

平成 17 年 2 月 25 日

各 位

会 社 名 高 松 建 設 株 式 会 社
代 表 者 名 取 締 役 社 長 高 松 孝 育
(コード番号 1762 東証・大証第二部)
問 合 せ 先 常 務 執 行 役 員 中 西 達 雄
(TEL.06-6303-8101)

資本準備金の資本組入れに関するお知らせ

当社は、平成 17 年 2 月 25 日開催の取締役会において、資本準備金の資本組入れに関して、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 資本準備金減額の目的

当社の今後の事業規模の拡大等に鑑み、資本規模の充実を図るためであります。

2. 減少する資本準備金の額

商法第 293 条ノ 3 の規定に基づき、資本準備金の一部 1,582,000,000 円を資本金に組入れ、資本金を 4,000,000,000 円といたします。

3. 資本金の推移

現在の資本金	2,418,000,000 円
資本準備金からの組入れ金	1,582,000,000 円
資本準備金組入れ後の資本金	4,000,000,000 円

4. 資本準備金減額および資本組入れの日程

取締役会決議日	平成 17 年 2 月 25 日
効力発生日	平成 17 年 3 月 1 日

(ご参考) 今回の資本準備金の資本組入れによる新株式の発行はありませんので、発行済株式総数の変更はありません。

以 上